



Notebook LI NOTE , Intel Core i3 1005G1, 4GB
DDR4 3200Mhz, SSD 256GB NVMe, Tela LED
15.6" IPS Full HD, Windows 11, Inteligência
artificial, Cinza grafite- NOTE PLUS V1



Processador
Intel Core i3
1005G1



Armazenamento
SSD 256GB



Memória
DDR4 4GB



Sistema Operacional
Windows 11 Home



CARACTERÍSTICAS

Marca: LI

Linha: NOTE PLUS

Modelo: V1 - CORE I3 1005G1

Processador: Intel Core i3 1005G1

Memória: 4GB DDR4 3200Mhz expansível até 32Gb

Armazenamento: SSD 256GB NVMe M.2 (Leitura 1700Mbps)

Tamanho da tela: 15.6"

Resolução da tela: Full HD 1920x1080

Tipo da tela: IPS

Placa de vídeo: Intel UHD Graphics

Saída de vídeo: HDMI e USB tipo C, ambas com suporte para 4K

Dimensões do produto: 35x22x1,5cm

Peso: 1.6Kg

Suporte Kensington Lock: Sim

Teclado: Padrão ABNT2 função numérica - Retroiluminado

Touchpad: Multi gestual

Bateria: 4 células (opcional 6 células) autonomia de até 9hs.

Fonte de energia: Formato compacto, bivolt com 19V e 2.1A a 40W.

Conector padrão 3.5mm

Webcam: Full HD 1920x1080 com microfone duplo e película de privacidade

Áudio: 2 alto falantes

Rede LAN: Gigabit RJ45 integrada

Rede wireless: Intel Wireless-AC 9560 dual band 2.4Ghz e 5.0Ghz

Bluetooth: 5.1

Slot para cartão: SD / Micro SD até 2TB

Conexão USB Tipo A: 1 conexão 3.2 e 1 conexão 2.0

Conexão USB Tipo C: 1 conexão (carregamento, transferência de dados e saída de vídeo)

Conexão de áudio: 1 conexão combo com saída para fone de ouvido e entrada para microfone

Sistema operacional: Microsoft Windows 11 Home Edition

Cor: Dark Grey

Garantia: 12 meses (Opcional até 36 meses) Balcão/
modo "On site " com atendimento em até 06 horas

LI INFORMÁTICA

www.liinformatica.com



Microsoft

Hardware certification report **Approved**

Private product ID: **14544635659340268**
Shared product ID: **401902600**
Submission ID: **1152921505698139600**
Submission date: **8/14/2024**
Completion date: **8/14/2024**
Company: **LI INFORMATICA E SERVICOS LTDA**
Product name: **LI NOTE PLUS V1 V2 V3 V4**
Category: **System**
Product type: **Laptop**
Qualification level: **Certified for Microsoft Windows 11 Client family version 22H2, x64**
Marketing name: **LI NOTE PLUS V1 V2 V3 V4**



Processador Intel® Core™ i3-1005G1
cache de 4 M, até 3,40 GHz



Processador Intel® Core™ i3-1005G1
cache de 4 M, até 3,40 GHz

☐ Adicionar para comparar

- Especificações
- Pedidos e conformidade
- Downloads
- Suporte

Essenciais

Coleção de produtos	10ª Geração de processadores Intel® Core™ i3
Codinome	Produtos com denominação anterior Ice Lake
Segmento vertical	Mobile
Número do processador ⓘ	i3-1005G1
Litografia ⓘ	10 nm

Especificações da CPU

Número de núcleos ⓘ	2
Total de threads ⓘ	4
Frequência turbo max ⓘ	3.40 GHz
Frequência base do processador ⓘ	1.20 GHz
Cache ⓘ	4 MB Intel® Smart Cache
Velocidade do barramento ⓘ	4 GT/s
TDP ⓘ	15 W
Frequência de TDP Configurável - baixo ⓘ	900 MHz
TDP Configurável - baixo ⓘ	13 W

Informações complementares

Status	Discontinued
Data de introdução ⓘ	Q3'19
Opções integradas disponíveis ⓘ	Não
Condições de uso ⓘ	PC/Client/Tablet
Ficha técnica	Veja agora

Especificações de memória

Tamanho máximo de memória (de acordo com o tipo de memória) ⓘ	64 GB
---	-------

Tipos de memória ?	DDR4-3200, LPDDR4-3733
Nº máximo de canais de memória ?	2
Largura de banda máxima da memória ?	58.3 GB/s
Compatibilidade com memória ECC † ?	Não

GPU Specifications

GPU Name† ?	Intel® UHD Graphics for 10th Gen Intel® Processors
Frequência da base gráfica ?	300 MHz
Máxima frequência dinâmica da placa gráfica ?	900 MHz
Saída gráfica ?	eDP/DP/HDMI
Resolução máxima (HDMI)‡ ?	4096 x 2304@60Hz
Resolução máxima (DP)‡ ?	5120 x 3200@60Hz
Resolução máxima (eDP - tela plana integrada)‡ ?	5120 x 3200@60Hz
Suporte para DirectX* ?	12
Suporte para OpenGL* ?	4.6
Intel® Quick Sync Video ?	Sim
Nº de monitores aceitos †	3
ID do dispositivo	0x8A56

Opções de expansão

Revisão de PCI Express ?	3.0
--	-----

Especificações de encapsulamento

Soquetes suportados ?	FCBGA1526
Configuração máxima da CPU	1
T _{JUNCTION} ?	100°C
Tamanho do pacote	50mm x 25mm

Tecnologias avançadas

Acelerador Gaussiano e Neural da Intel® ?	1.0
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) ?	Sim
Tecnologia Intel® Adaptix™ ?	Sim
Compatível com Intel® Optane™ Memory † ?	Sim
Tecnologia Intel® Speed Shift ?	Sim
Intel® Thermal Velocity Boost ?	Não
Tecnologia Intel® Turbo Boost † ?	2.0
Tecnologia Hyper-Threading Intel® † ?	Sim
Intel® TSX-NI ?	Não

Intel® 64 ‡ ⓘ	Sim
Conjunto de instruções ⓘ	64-bit
Extensões do conjunto de instruções ⓘ	Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512
Estados ociosos ⓘ	Sim
Tecnologias de monitoramento térmico ⓘ	Sim

Segurança e confiabilidade

Chave Segura ⓘ	Sim
Novas instruções Intel® AES ⓘ	Sim
Chave Segura ⓘ	Sim
Intel® Software Guard Extensions (Intel®SGX) ⓘ	Yes with Intel® ME
Intel® OS Guard	Sim
Intel® Trusted Execution Technology ‡ ⓘ	Não
Bit de desativação de execução ‡ ⓘ	Sim
Intel® Boot Guard ⓘ	Sim
Programa Intel® da Plataforma de Imagem Estável (SIPP) ⓘ	Não
Tecnologia de virtualização Intel® (VT-x) ‡ ⓘ	Sim
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S dirigida (VT-d) ‡ ⓘ	Sim
Intel® VT-x com Tabelas de páginas estendidas (EPT) ‡ ⓘ	Sim

Todas as informações fornecidas estão sujeitas a alterações a qualquer momento, sem aviso prévio. A Intel pode alterar o ciclo de vida da fabricação, as especificações e as descrições dos produtos a qualquer momento, sem aviso prévio. As informações aqui contidas são fornecidas "no estado em que se encontram" e a Intel não atribui qualquer declaração ou garantias relacionadas à precisão das informações, nem sobre os recursos dos produtos, disponibilidade, funcionalidade ou compatibilidade dos produtos listados. Para obter mais informações sobre os produtos ou sistemas, entre em contato com o fornecedor do sistema.

Intel classifications are for general, educational and planning purposes only and consist of Export Control Classification Numbers (ECCN) and Harmonized Tariff Schedule (HTS) numbers. Any use made of Intel classifications are without recourse to Intel and shall not be construed as a representation or warranty regarding the proper ECCN or HTS. Your company as an importer and/or exporter is responsible for determining the correct classification of your transaction.

Consulte a Ficha técnica para obter definições formais de propriedades e recursos de produtos.

‡ Este recurso pode não estar disponível em todos os sistemas de computação. Verifique com o fornecedor do sistema para determinar se seu sistema oferece este recurso ou consulte as especificações de seu sistema (motherboard, processador, chipset, alimentação, HDD, controle gráfico, memória, BIOS, drivers, monitor de máquina virtual [VMM], software de plataforma e/ou sistema operacional) para saber sobre a compatibilidade do recurso. A funcionalidade, o desempenho e outros benefícios deste recurso podem variar, dependendo das configurações do sistema.

Os números dos processadores Intel não são indicação de desempenho. Os números dos processadores diferenciam recursos dentro de cada família de processador, e não entre famílias diferentes de processadores. Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/processors/processor-numbers.html> para obter mais detalhes.

O TDP máximo e do sistema se baseiam nos piores casos. O TDP real pode ser inferior, se nem todas as E/SS para chipsets forem utilizadas.

SKUs "anunciados" ainda não estão disponíveis. Favor consultar a data de lançamento para a disponibilidade no mercado.

Os gráficos Intel® Arc™ estão disponíveis apenas em sistemas selecionados equipados com processadores Intel® Core™ Ultra série V com design térmico do sistema qualificado ou sistemas selecionados equipados com o processador Intel® Core™ Ultra série H, com pelo menos 16 GB de memória do sistema em uma configuração de canal duplo. É necessária a habilitação do OEM. Outras configurações de sistema com processador Intel® Core™ Ultra apresentam gráficos Intel®. Verifique com o OEM ou varejista os detalhes da configuração do sistema.

Apenas gráficos Intel® Iris® Xe: para usar a marca Intel® Iris® Xe, o sistema deve ser preenchido com memória de 128 bits (canal duplo). Caso contrário, use a marca Intel® UHD.

Frequência máxima de turbo refere-se à frequência máxima do processador de núcleo único que pode ser atingida com a Tecnologia Intel® Turbo Boost. Mais informações estão disponíveis no site <https://www.intel.com/content/www/br/pt/architecture-and-technology/turbo-boost/turbo-boost-technology.html>.

Consulte <https://www.intel.com.br/content/www/br/pt/architecture-and-technology/hyper-threading/hyper-threading-technology.html?wapkw=hyper+threading> para obter mais informações, incluindo detalhes sobre quais processadores são compatíveis com a Tecnologia Hyper-Threading Intel®.

[Home](#) > [Membership](#) > [Membership List](#)

Membership List

The UEFI Forum community of members is represented by industry-leading OEMs, IHVs, chip manufactures, BIOS and firmware vendors and operating system vendors.

Promoters

[AMD](#)[American Megatrends, Inc.](#)[Apple Inc.](#)[ARM Limited](#)[Dell](#)[Hewlett Packard Enterprise](#)[HP, Inc.](#)[Insyde Software](#)[Intel](#)[Lenovo](#)[Microsoft](#)[Phoenix Technologies](#)

Contributors

[Absolute Software Corporation](#)[Alibaba \(China\) Co., Ltd.](#)[Ampere Computing LLC](#)[BELMICRO TECNOLOGIA S/A](#)[Broadcom Corporation](#)[Canonical Limited](#)[Carnegie Mellon University \(SEI\)](#)[Cirrus Logic, Inc.](#)[Cisco](#)[Cloud Software Group](#)[Cumulus Networks Inc. \(NVIDIA\)](#)[Cybercom Industria E Comercio de Produtos Eletronico LTDA](#)[Daten Tecnologia](#)[Douyin Vision \(Beijing\) Co., Ltd. \(Beijing Bytedance Network Technology Ltd.\)](#)[Dynabook Inc](#)[Fagundes Distribuição Ltda.](#)[Google](#)[Huawei Technologies Co., Ltd](#)[IBM](#)[ICC Intelligent Platforms GmbH](#)[IEIT Systems Co., Ltd. \(Inspur\)](#)[Linaro Ltd.](#)[Login Informatica Com. Repr. LTDA](#)[Loongson Technology Corporation Limited](#)[Marvell Asia Pte. Ltd.](#)[Montage Technology](#)[Nanjing Byosoft Co., Ltd.](#)[NVIDIA](#)[Oracle America, Inc.](#)

[Positivo Tecnologia S.A.](#)[Synaptics \(DisplayLink \(UK\) Limited\)](#)[Qualcomm Inc.](#)[The Linux Foundation](#)[Realtek Semiconductor Corp.](#)[The MITRE Corporation](#)[Red Hat, Inc.](#)[Ventana Micro Systems Inc.](#)[Rivos Inc.](#)[Western Digital Technologies](#)[SIFIVE, INC.](#)[xFusion Digital Technologies Co., Ltd.](#)[SUPER MICRO Computer, Inc.](#)[Zoom Tecnologia Ltda.](#)[SUSE LLC](#)

Adopters

[3MD dba Hard Drives NW](#)[Anna University - College of Engineering](#)[3MDEB Embedded Systems Consulting](#)[Apricorn](#)[9elements GmbH](#)[Arca Noae, LLC](#)[A.D. Nieman & Associates, LLC](#)[Arista Corp.](#)[A.I.Corporation/BIOS Group](#)[Arquimedes Automacao E Informatica LTDA.](#)[A.I.Corporation/BIOS Group](#)[ASSET InterTech, Inc.](#)[AAEON Technology Inc.](#)[AssurAware, Inc.](#)[ACAS Technologies, Inc.](#)[ASUSTeK COMPUTER INC.](#)[Accurate Always Inc.](#)[Atlona Inc.](#)[Accusys, Inc.](#)[ATTO Technology](#)[Acer Inc.](#)[Attobotics](#)[Adaptec, Inc.](#)[AuthenTrend Technology Inc.](#)[Ademco, Inc DBA ADI Global Distribution](#)[Authorizer Technologies, Inc.](#)[ads-tech GmbH](#)[Aver Networks Corp.](#)[Advantech Co., Ltd.](#)[Avery Design Systems](#)[AGN Group Suprimentos](#)[Avid Technology, Inc.](#)[AGS Sundyne Technologies Pvt. Ltd.](#)[Axiom Electronics, LLC](#)[Airdesk Ltd.](#)[Axiomtek Co., Ltd.](#)[Alcor Micro Corp.](#)[Balance Software Corp.](#)[Allion Labs, Inc.](#)[Basemark Oy](#)[Alpha Tecnologia e Inovação,](#)[Battelle Memorial Institute, Pacific Northwest Division](#)[ALTELL Ltd.](#)[BCM Advanced Research](#)[AlterSciences](#)[BedRock Systems, Inc.](#)[American Arium](#)[Beijing AnHeng SecoTech Information Technology Co., Ltd.](#)[AMOI Electronics Co., Ltd.](#)[Bergamo & Cavalcante Informática Ltda](#)

BINARLY Inc.	Denali Software
BiTMICRO Networks Inc.	DeviceVM, Inc.
Booz Allen Hamilton	Diablo Technologies, Inc.
Brown's Operating System Services Limited	Dialogue Technology Corp.
BSQUARE Corporation	Diskeeper Corporation
CalDigit, Inc.	Dot Hill
Calxeda, Inc.	DreamBig Semiconductor Inc.
Canon Inc.	Eclipsium, Inc
Captec Ltd.	EDO
Centerm Information Co., Ltd.	Egis Technology Inc.
CenterTools Software GmbH	Elite Group Computer Systems Co., Ltd.
Central South University	EliteBytes Limited
Check Point Software	Eltan B.V.
Chelsio Communications, Inc.	Embedded Now, Inc
China Greatwall Computer Shenzhen Co., Ltd.	Embedded Research Solutions
CHUNGHSIN INDUSTRY GROUP	emBoot Inc.
CircleSoft LLC	Emerson Network Power, Embedded Computing
Circuitco	EMUTEX LTD.
Cisc Systems	Enmotus, Inc.
Citrix Systems, Inc.	EPEAK Studio Ltd.
Cix Technology (Shanghai) Co., Ltd.	Etegro Technologies
Cloudflare, Inc.	Eurosoft (UK) Ltd.
Computer Task Group	EVOC
Concordia SA	ExpressLuck Industrial Ltd.
Concurrent Technologies Plc	Extreme Engineering Solutions, Inc.
congatec A.G.	F5 Networks, Inc.
conpal GmbH	Fastwel Group Co., Ltd.
coresystems GmbH	Federal University of Ceara, Brazil
Courtyard Electronics Ltd.	Fermilab
Cray, Inc.	FernUniversität in Hagen
CrossInfo Architects	FirmTek, LLC
Cryptomill Technologies Ltd.	Flextronics Instituto de Tecnologia
CSWL, Inc.	focian Computer
Dawning Information Industry (Beijing) Corp., Ltd. (Sugon)	Founder Technology Group Corp.
Def-Logix, Inc.	Framework Computer LLC

Freescale Semiconductor, Inc.	ITSC Library
Fujitsu Ltd.	J.P. Sá Couto S.A.
Gdai Industria Comercio & Eletronicos (Intelligency)	Japan Digital Laboratory Co., Ltd.
Gemalto SA	JARI
General Dynamics Canada	Jetway Information Security Industry Co., Ltd.
Genesi USA Inc.	KingTrust Systems Ltd.
Gigabyte United Inc.	Kioxia Corporation
GIGAPC	Konsulko Group
GIT Japan Inc.	Kontron Embedded Modules GmbH
Glacier Peak Technology, LLC	Kraftway Corporation PLC
Grain Media, Inc.	Kuhrman Technology Solutions LLC
Greencroft Code	LCC Rubinteh
Guidance Software, Inc.	LCFC
HighPoint Technologies, Inc.	LG Electronics
Hitachi, Ltd.	LI Informática e Serviços LTDA
Horus Serviços de Tecnologia LTDA	Lockheed Martin Corporation
Houter Brasil Eireli	Lontium Semiconductor Corporation
HTC Corporation	Lower Crossing, Inc.
Hunan New Cloudnet Technology Co., Ltd.	LucidLogix
HXT Semitech	Matrixed Reality Technology Co., Ltd.
IATECAM	Matrox Graphics Inc.
ICP Electronics, Inc.	MBDA UK Ltd.
Inforlandia, S.A.	MBM Tecnologia e Industria de Informatica LTDA
InfoTeCS	MediaTek Inc.
Infrant Technologies, Inc.	MediCapture, Inc.
Inphi Corp.	Mensys B.V.
Institute of Physics, Academia Sinica	Mercury Computer Systems
Integrated Device Technology Inc.	Micro-Star Int'l Co., Ltd
Intellico, LLC	Microchip Technology
Intelligency	Micron Technology, Inc.
Intelligraphics, Inc.	Microsemi Corporation
Inventec Corporation	Mitrastar Technology Corp.
Inventec Electronic (Tianjin) Co., Ltd.	MokaFive
InvoVision Optoelectronics (Kunshan) Co., Ltd.	Moore Threads Technology Co., Ltd.
IRCONA	Mossbit Technologies